



Evita la degradación de adhesivo y minimiza las pérdidas asociadas con los sistemas de rodillo

Reduce el uso de adhesivo y garantiza un volumen de adhesivo constante con el controlador de gramaje integrado

Aplica adhesivos EVA, PO o PUR

Los sistemas de hot melt para recubrimiento de paneles de Valco Melton son una opción excelente para aquellos fabricantes que buscan mejorar la eficiencia y calidad de sus procesos de producción. La amplia gama se centra en minimizar las pérdidas de adhesivo y las paradas de máquina.

Nuestros aplicadores de hot melt aseguran una calidad de producto superior, al ofrecer un control preciso de la aplicación de adhesivo. Esto elimina el riesgo de una laminación no homogénea u otros defectos que puedan afectar al producto final. El proceso de recubrimiento de paneles se completa con los más altos estándares de calidad, mejorando la satisfacción del cliente.

Serie FlexWrapp Aplicadores de ancho regulable

- Sistema de regulación de anchura hasta 1300mm - bilateral, independiente, y con uno o dos lados operativos
- Opcional - regulación de anchura motorizada, controlada desde el control de gramaje
- Soporte diseñado para garantizar un contacto uniforme con el sustrato durante la aplicación, retirando el material automáticamente en cuanto la máquina se para, para prevenir daños o quemaduras en el sustrato



Fusores de PUR IsoMelt

- Mayores ratios de fusión de la industria
- Perfectos para trabajar con PUR, permiten cambios rápidos a otros tipos de adhesivo
- Depósito reclinable y rejilla fusora extraíble, para facilitar y hacer más seguras las labores de limpieza y antenimiento
- Control de gramaje integrado

FlexDrum Platos seguidores para bidones de 200L

- Consigue ratios de fusión que exceden los de otros estándares de la industria hasta en un 30%
- Protocolos de comunicación con la máquina principal Modbus TCP y Ethernet
- Control de gramaje integrado
- Regulación de anchura integrada para aplicadores de la serie FlexWrapp

